2026-2031年全球及中国半导体溅射靶材行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：半导体溅射靶材综述/产业画像/数据说明
1.1 半导体溅射靶材行业综述
1.1.1 半导体溅射靶材重要性
1.1.2 半导体溅射靶材的类型
1.1.3 半导体溅射靶材所处行业
1.1.4 半导体溅射靶材行业监管
1、中国半导体溅射靶材行业主管部门
2、中国半导体溅射靶材行业自律组织
1.1.5 半导体溅射靶材行业标准
1.2 半导体溅射靶材产业画像
1.2.1 半导体溅射靶材产业链结构梳理
1.2.2 半导体溅射靶材产业链生态全景图谱
1.2.3 半导体溅射靶材产业链区域热力图
1.3 本报告数据来源及统计标准说明
1.3.1 本报告研究范围界定
1.3.2 本报告权威数据来源
1.3.3 研究方法及统计标准
——现状篇——
第2章：全球半导体溅射靶材行业发展现状分析
2.1 全球半导体溅射靶材行业发展历程
2.2 全球半导体溅射靶材市场规模体量
2.2.1 全球半导体材料市场规模
2.2.2 全球半导体溅射靶材市场规模
2.3 全球半导体溅射靶材行业发展现状
2.3.1 全球半导体溅射靶材行业供给情况
2.3.2 全球半导体溅射靶材行业需求情况
1、全球半导体晶圆制造材料需求情况
2、全球半导体芯片封装材料需求情况
2.4 全球半导体溅射靶材市场竞争格局
2.4.1 全球半导体溅射靶材市场竞争格局
2.4.2 全球半导体溅射靶材市场集中度
2.5 全球半导体溅射靶材区域发展格局
2.5.1 全球半导体溅射靶材专利区域分布
2.5.2 全球半导体溅射靶材企业区域分布
2.6 全球半导体溅射靶材重点区域市场
2.6.1 重点区域市场：日本
1、日本半导体溅射靶材需求情况
2、日本半导体溅射靶材供给情况
2.6.2 重点区域市场：美国
1、美国半导体溅射靶材需求情况
2、美国半导体溅射靶材供给情况
2.6.3 重点区域市场：欧洲
1、欧洲半导体溅射靶材需求情况
2、欧洲半导体溅射靶材供给情况
2.7 全球半导体溅射靶材市场前景预测
2.8 全球半导体溅射靶材发展趋势洞悉
第3章：中国半导体溅射靶材行业发展现状分析
3.1 中国半导体溅射靶材行业发展历程

3.2 中国半导体溅射靶材市场主体分析
3.2.1 中国半导体溅射靶材参与者类型
3.2.2 半导体溅射靶材企业数量/名单
3.2.3 半导体溅射靶材企业入场方式
3.2.4 半导体溅射靶材企业入场进程
3.3 中国半导体溅射靶材国产替代空间
3.3.1 中国半导体溅射靶材国产化进程/国产化率
3.3.2 中国半导体溅射靶材国产替代空间
3.4 中国半导体溅射靶材市场供给/生产
3.4.1 半导体溅射靶材企业产品布局
3.4.2 半导体溅射靶材产能投资/建设
1、企业半导体溅射靶材产能
2、半导体溅射靶材新建产能
3.4.3 半导体溅射靶材生产情况/产量
3.5 中国半导体溅射靶材市场需求/销售
3.5.1 半导体溅射靶材市场销售模式
3.5.2 半导体溅射靶材市场需求现状
1、靶材验证情况
2、企业产品销量
3.5.3 半导体溅射靶材市场供求关系
3.6 中国半导体溅射靶材企业经营效益
3.6.1 半导体溅射靶材行业成本结构分析
3.6.2 半导体溅射靶材行业经营利润分析
3.7 中国半导体溅射靶材市场规模体量
3.7.1 中国半导体市场规模
3.7.2 中国半导体材料市场规模
3.7.3 中国半导体溅射靶材市场规模
3.8 中国半导体溅射靶材市场竞争态势
3.8.1 半导体溅射靶材同业竞争程度
3.8.2 半导体溅射靶材市场竞争格局
3.8.3 半导体溅射靶材企业竞争力对比
3.9 中国半导体溅射靶材投融资及热门赛道
3.9.1 半导体溅射靶材主要资金来源
1、中国半导体溅射靶材产业资金来源
2、中国半导体溅射靶材产业投融资主体
3.9.2 半导体溅射靶材企业融资动态
1、融资事件汇总
2、融资事件分析
3.9.3 半导体溅射靶材企业IPO动态
3.9.4 半导体溅射靶材企业兼并重组
3.10 中国半导体溅射靶材行业发展痛点问题
第4章：中国半导体溅射靶材技术进展及供应链
4.1 半导体溅射靶材竞争壁垒
4.1.1 半导体溅射靶材核心竞争力
4.1.2 半导体溅射靶材进入壁垒
1、技术壁垒
2、资金壁垒
3、客户认证壁垒
4.1.3 半导体溅射靶材潜在进入者的威胁
4.2 半导体溅射靶材技术研发
4.2.1 半导体溅射靶材技术研发现状
1、研发支出力度
2、研发支出强度
3、研发人员数量
4、研发人员占比
4.2.2 半导体溅射靶材专利申请状况
1、专利申请规模
2、专利授权规模
3、热门申请人分析

4、热门技术分析
4.2.3 半导体溅射靶材科研创新动态
4.2.4 半导体溅射靶材未来研究重点
4.3 半导体溅射靶材制造
4.3.1 半导体溅射靶材生产工艺流程
4.3.2 半导体溅射靶材核心技术——金属提纯
1、化学提纯法
2、物理提纯法
4.3.3 半导体溅射靶材核心技术——靶材制备
1、熔炼法
2、粉末冶金法
4.4 半导体溅射镀膜技术
4.4.1 半导体溅射靶材技术原理
4.4.2 磁控溅射镀膜技术概述
4.4.3 磁控溅射镀膜关键技术
4.5 半导体溅射靶材成本结构
4.6 半导体溅射靶材核心原料——高纯金属材料
4.6.1 高纯金属材料概述
4.6.2 高纯金属材料市场现状
4.7 半导体溅射靶材生产设备
4.7.1 半导体溅射靶材核心设备——电子束熔炼设备
1、电子束熔炼设备概况
2、电子束熔炼设备市场现状
4.7.2 半导体溅射靶材核心设备——磁控溅射镀膜设备
1、磁控溅射镀膜设备概况
2、磁控溅射镀膜设备市场现状
4.8 半导体溅射靶材供应链管理及面临挑战
第5章：中国半导体溅射靶材行业细分市场分析
5.1 半导体溅射靶材行业细分市场发展概况
5.1.1 半导体溅射靶材的替代品威胁
5.1.2 半导体溅射靶材细分市场分析
5.2 半导体溅射靶材细分市场：金属靶材
5.2.1 金属靶材概述
5.2.2 半导体金属靶材市场概况
5.2.3 半导体金属靶材竞争格局
5.2.4 主要半导体金属靶材概况
1、高纯铝靶材
2、高纯铜靶材
3、高纯钛靶材
4、高纯钽靶材
5.2.5 半导体金属靶材发展趋势
5.3 半导体溅射靶材细分市场：合金靶材
5.3.1 合金靶材概述
5.3.2 半导体合金靶材市场概况
5.3.3 半导体合金靶材竞争格局
5.3.4 主要半导体合金靶材概况
1、镍合金靶材
2、钨合金靶材
3、特种合金靶材
5.3.5 半导体合金靶材发展趋势
5.4 半导体溅射靶材细分市场：陶瓷靶材
5.4.1 陶瓷靶材概述
5.4.2 半导体陶瓷靶材市场概况
5.4.3 半导体陶瓷靶材竞争格局
5.4.4 半导体陶瓷靶材发展趋势
5.5 半导体溅射靶材细分市场战略地位分析
第6章：中国半导体溅射靶材行业应用需求分析
6.1 半导体溅射靶材应用场景分析
6.1.1 半导体溅射靶材应用场景分布

6.1.2 半导体溅射靶材应用场景结构
6.2 半导体溅射靶材细分应用：芯片制造靶材
6.2.1 芯片制造市场发展概况
6.2.2 芯片制造靶材需求概况
6.2.3 芯片制造靶材市场规模
6.2.4 芯片制造靶材发展趋势
6.3 半导体溅射靶材细分应用：芯片封装测试靶材
6.3.1 芯片封装测试市场发展概况
6.3.2 芯片封装测试靶材需求概况
6.3.3 芯片封装测试靶材市场规模
6.3.4 芯片封装测试靶材发展趋势
6.4 半导体溅射靶材细分应用市场战略地位分析
第7章：全球及中国半导体溅射靶材企业案例解析
7.1 全球及中国半导体溅射靶材企业梳理对比
7.2 全球半导体溅射靶材企业案例分析
7.2.1 JX金属株式会社（JX Advanced Metals）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务结构
4、企业半导体溅射靶材业务布局
7.2.2 霍尼韦尔（Honeywell International, Inc.）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务结构
4、企业半导体溅射靶材业务布局
7.2.3 东曹株式会社（Tosoh Corporation）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务结构
4、企业半导体溅射靶材业务布局
7.2.4 林德（Linde）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务结构
4、企业半导体溅射靶材业务布局
7.3 中国高纯金属材料企业案例分析
7.3.1 新疆众和股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、企业业务布局战略&优劣势
7.3.2 宁夏东方钽业股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、企业业务布局战略&优劣势
7.3.3 金川集团股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程

（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、企业业务布局战略&优劣势
7.3.4 宁波创润新材料有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、企业业务布局战略&优劣势
7.3.5 厦门钨业股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、企业业务布局战略&优劣势
7.4 中国半导体溅射靶材企业案例分析
7.4.1 宁波江丰电子材料股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、半导体溅射靶材客户验证
7、企业业务布局战略&优劣势
7.4.2 有研亿金新材料有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、半导体溅射靶材客户验证
7、企业业务布局战略&优劣势
7.4.3 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局

6、半导体溅射靶材客户验证
7、企业业务布局战略&优劣势
7.4.4 福建阿石创新材料股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、半导体溅射靶材客户验证
7、企业业务布局战略&优劣势
7.4.5 广东欧莱高新材料股份有限公司
1、企业基本信息
（1）发展历程
（2）基本信息
（3）经营范围及主营业务
2、企业经营情况
3、企业资质能力
4、半导体溅射靶材专利技术
5、半导体溅射靶材产品布局
6、半导体溅射靶材客户验证
7、企业业务布局战略&优劣势
——展望篇——
第8章：中国半导体溅射靶材行业政策环境及发展潜力
8.1 半导体溅射靶材行业政策汇总解读
8.1.1 中国半导体溅射靶材行业政策规划
8.1.2 中国半导体溅射靶材重点政策解读
1、《“十四五”原材料工业发展规划》
2、国家“十四五”发展规划
8.2 半导体溅射靶材行业PEST分析图
8.3 半导体溅射靶材行业SWOT分析图
8.4 半导体溅射靶材行业发展潜力评估
8.5 半导体溅射靶材行业未来关键增长点
8.5.1 产业政策支持促进半导体溅射靶材创新
8.5.2 国产替代推动半导体溅射靶材产业升级
8.5.3 需求升级推动半导体溅射靶材产品创新
8.6 半导体溅射靶材行业发展前景预测
8.7 半导体溅射靶材行业发展趋势洞悉
8.7.1 技术创新趋势
8.7.2 市场竞争趋势
8.7.3 市场供需趋势
第9章：中国半导体溅射靶材行业投资机会及策略建议
9.1 半导体溅射靶材行业投资风险预警及应对
9.2 半导体溅射靶材行业投资机会分析
9.2.1 半导体溅射靶材产业链薄弱环节投资机会
9.2.2 半导体溅射靶材行业区域市场投资机会
9.3 半导体溅射靶材行业投资价值评估
9.4 半导体溅射靶材行业投资策略建议
9.5 半导体溅射靶材行业可持续发展建议

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！